ニュートリノ反応の精密測定に向けた 高位置分解能ファイバートラッカーの開発

京都大学 高エネルギー物理学研究室 平本 綾美



2017.02.21 23rd ICEPP symposium





- ◆ J-PARCからニュートリノビームをスーパーカミオカンデまで飛ばす 長基線ニュートリノ振動実験
- ◆ 混合角θ₂₃の精密測定およびCP破れの位相δ_{co}の観測をめざす
- ◆ ニュートリノ反応断面積の不定性が現在約5%ある系統誤差の大きな要因 →ニュートリノ反応点周りの詳細な理解が必要

2p-2h反応による不定性

- ◆ T2Kの主なシグナルは CCQE (Charged Current Quasi Elastic)反応 (=レプトンのみでE_vを再構成できる)
- ◆ 陽子が2本出てくる2p-2h反応の存在が 注目されている(CCQEの約10%)



CCQE反応

2p-2h反応

◆ 陽子を見ることができないスーパーカミオカンデで再構成されるニュートリノの エネルギー分布を変えてしまう



3

原子核乾板を用いた測定

NINJA実験 J-PARC T60/T66実験

- ◆ 水/鉄ターゲットの原子核乾板検出器ECC
- ◆ サブミクロンの位置分解能で 陽子の飛跡を見ることができる
- ✤ 2018年後半に200kgの水ターゲット で観測を行う予定
 - → <u>2p-2h反応を直接観測し、</u>
 系統誤差の削減を目指す!

2017年1月に設置した 水ターゲットECC →







トラックマッチング



Scintillating Fiber Tracker

◆ ファイバーによる位置検出: 2mm角ファイバーを使った時の位置分解能は?

- A) そのまま並べる → ~580µm
- B) ずらして並べる → ~290µm
- C)→隣り合うファイバーの光量比を用いて位置を検出する新しいアイデア

本研究に限らず、パイルアップの心配がなければ汎用可能な 新しいファイバートラッカーのベンチマーク

この方法を用いて、より高い位置分解能を目指す!



光量比を用いた新たなアイデア



となるので、ここから200µmの位置分解能に必要な光量がわかる $\rightarrow N_1 + N_2 > 12.5$ p.e.



- 1 Scintillating fiber (Kuraray SCSF-78)
 - 2mm角ファイバー
 - 長い減衰長
 - 450nmの発光波長

② <u>光検出器MPPC</u>

- 3mm角 64ch MPPCアレイ
- 450nmに最高感度波長
- ③ <u>ファイバークッキー+読み出しボード</u>
 ④ <u>NIM EASIROCモジュール</u>
 64chのMPPCを同時駆動

◆ ファイバーの長さや条件の異なる複数のプロトタイプ検出器を製作し、 性能評価を行った

陽電子ビームによる性能評価

◆ <u>東北大学電子光理学研究センターにて675MeV/cの陽電子ビームを照射</u>

<u>測定項目</u>

- ファイバーの光量測定
- 検出器のHit efficiency
- 位置分解能の測定
- 読み出しまでの距離と 位置分解能の関係
- ファイバーの条件を変えた測定
- 位置分解能の入射角度依存性



位置分解能

◆ 読み出しから15cmの位置にビームを照射
 ◆ ファイバーのcladが不感領域となり、
 1Hitと2Hitsのイベントが存在
 →2Hitsのイベントを使って位置を再構成
 ◆ 2レイヤー間で再構成された位置の差をとることによって位置分解能を評価







位置分解能

◆ 読み出しから15cmの位置にビームを照射
 ◆ ファイバーのcladが不感領域となり、
 1Hitと2Hitsのイベントが存在
 →2Hitsのイベントを使って位置を再構成
 ◆ 2レイヤー間で再構成された位置の差をとることによって位置分解能を評価







位置分解能(結果)

- * 光量は1レイヤーで100p.e. (>12.5p.e.)
 → 200µmの分解能を達成するのに十分
- ◆ 読み出しから15cmの位置で149.6±1.6µm (2レイヤーの差の1/√2)
 → MCでの93.1µmには達していない...



読み出しまでの距離と位置分解能の関係

- ◆ 1mの長さの両読み検出器の3点にビームを照射 →15, 30, 50, 70, 85cmの位置での位置分解能を測定
- ◆ 両読みでの位置分解能も測定

→光量が増えるので位置分解能が良くなることが期待される



読み出しまでの距離と位置分解能の関係(結果)



◆ 読み出し位置による分解能の変化 →光量が減るので位置分解能は悪化(光量の減衰で説明できる変化)

◆ 両読みにすると光量が2倍になる: 位置分解能 127.8±1.3µm →MIPミューオンに換算すると163.2µm: 200µm以下を達成!

その他の結果

- ◆ 入射粒子に角度があると位置分解能は悪化(入射角度依存性) →どこまで影響を減らすことができるかが今後の課題
- ◆ オプティカルクロストークに関する測定:反射材や黒ペイントをしない ほうが位置分解能はよい...
 - ▷反射材や黒ペイントを塗ると数%あったクロストークは抑制されるが、 光量が30%程度減るため位置分解能向上にはつながらない
 - → フラットケーブルのノイズなどを改善することで、これ以上の位置分解能 を得ることができる可能性がある

今後の展望

ビームテストの結果より、トラッカーが十分な光量を持ち垂直入射で200µmの 位置分解能を達成可能であることがわかった→次のステップは?



Summary

- ◆ T2K実験における系統誤差削減のため、原子核乾板を用いてニュートリノ 反応点周りの詳細な観測を行う実験が進行中
- ◆ 原子核乾板を用いた検出器ECCとT2K前置検出器INGRIDのトラックをつなぐ ため、2mm角ファイバーとMPPCを用いたScintillating Fiber Trackerを開発
- ◆ <u>光量比を用いる新しいアイデア</u>で200µmの位置分解能を目指す
 - ▶ 陽電子ビームで127.8±1.3µmを達成 (両読み、読み出しから50cm)
 →MIPミューオンに換算すると<u>163.2µmを達成</u>!
- ◆ 今後は実機に向けてエレキやDAQの最適化、トラックマッチングの手法の 確立などを行う





ファイバーの条件を変えた測定

◆ シンチレーション光が隣のファイバーに Wave 入ることにより、オプティカルクロストーク が発生する



◆ 黒ペイント、反射材、オプティカルセメントを塗布し、光量やクロストークが変化することにより、位置分解能がどのように影響を受けるかを調査 →5種類のファイバーを準備



ファイバーの条件を変えた測定(結果)



- ◆ 黒ペイントや反射材などを塗ると クロストークは減るが光量が30%ちかく低下
 - →位置分解能が悪化、クロストーク抑制による大きな効果は見られない

300

250

light yield [p.e.]

200

150

50

100

2p-2h反応補足



陽子の運動量~数百MeV→ポリスチレン中で数cmしか飛ばない 赤い領域=飛跡が5cm以下(=現在の前置検出器で見れない)

ニュートリノ反応のシミュレーション



1.0×10²¹POTのデータを取得した時のニュートリノ反応数 8,000イベント以上のCCQE反応および1,000イベント以上の2p-2h反応が見込まれる



- ・プラスチックのうすい板にAgBrを含む乳剤を塗布
- ・荷電粒子が通過することによって銀の結晶が生成→飛跡として観測

サブミクロンの位置分解能、3~5mradの角度分解能

<u>原子核乾板の顕微鏡写真</u>





INGRID



イベントディスプレイ→

・ニュートリノビームの方向をモニター
・14台のモジュールを十字形に配置
・鉄ターゲット9層+シンチレータ11層

厚み1.0cm幅5.0cm



Scintillating Fiber



減衰長 短い成分:28.1±1.4cm、長い成分:243.4±7.8cm

MPPCの基本特性

・各チャンネルのブレークダウン電圧(Vbd)を測定→ΔVが一定になるように調整



MPPCの温度依存性



測定中は温度を±1℃になるように調整

MPPC OPDE



PDE(Photon Detection Efficiency)の
 ばらつきを補正するために相対PDE
 を測定

→同じMPPCアレイでも10%程度ばらつく

MPPC1のほうが低い原因は表面の傷?



EASIROC



- 160fC 320pCのダイナミックレンジ
- ・入力信号は正の信号として波形整形
- ・ピークホールドによって信号を読み出す

→ホールドタイミングの調整が必要(外部トリガー)



ビームテストDAQ









Hit efficiency

・Hit efficiencyを以下のように定義→99.9%以上を得た

Hit efficiency(%) = $\frac{$ 各 layer で Hit のあったイベント数 layer0 と layer6 両方に Hit があったイベント数



位置再構成の補正

<u>▪PDE補正</u>

MPPCアレイのPDEがばらつくことによる光量のばらつきを補正

<u>・Hit Cluster補正</u> MPPCのノイズにより誤った位置に再構成されるのをふせぐため、 各レイヤーで最大光量を観測したレイヤーの両隣のチャンネルのみを 位置の再構成に用いる

<u>・Pile upイベントのカット</u> EASIROCのペデスタルがトリガーレートに依存し、レートが高くなると ペデスタルが低下するため、ペデスタルの低いイベントをカット

ファイバー端面

<u>クッキーの穴とファイバー</u>

研磨によるダメージ



100.00µm

入射角度依存性

- 角度つき入射
 0,5,10,15,30,45度
- 2レイヤーの差を
 シミュレーションと比較





 大まかに一致しているが、分布に広がりを 持っている

→応答を理解

 大角度になると垂直入射のように位置を 再構成できない

→今後の課題



チャンネル数の見積もり

・2mm角と1mm角の場合で比較(4本/MPPC chのまとめ読みを仮定)

ファイバーの種類	2 mm 角	1 mm 角
位置分解能	${\sim}130~\mu{\rm m}$	$\sim \! 100 \ \mu m$
ファイバーの本数 (本)	710	1420
MPPC の種類	$6 imes 6 \ \mathrm{mm}^2$	$3 imes 3 \ \mathrm{mm}^2$
チャンネル数/layer	305	710

- 2mm角ファイバーをまとめ読みするとMPPCの面積が広くなる
 →ノイズの問題
- MPPCの価格は面積、ファイバーの価格は断面積に依存する
 →1mm角のほうがコストは低くできるかもしれない